

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

编号：2024-013

崇达技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	湖南升华立和企业管理有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、广东省粤科金融集团有限公司。 (注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。)
时间	2024年10月30日
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 朱琼华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司主要经营情况说明：</p> <p>1、关于收入：</p> <p>2024年前三季度，公司总体产能利用率在85%左右，实现总营业收入45.74亿元，同比增长6.23%，其中第三季度实现营业收入16.48亿元，同比增长15.52%，销售收入持续改善。</p> <p>2、关于净利润：</p> <p>(一) 2024年前三季度，实现归母净利润2.62亿元，同比下降34.26%，净利润下滑的主要原因：</p> <p>(1) 销售毛利率同比有所下滑：2024年前三季度，公司销售毛利率为23.59%，同比减少3.76个百分点，主要是产品平均单价同比有所下降，及覆铜板、铜、金盐等主要原材料涨价较快。</p> <p>(2) 期间费用率为15.07%，同比增长0.66个百分点。其中：①财务费用增加3019万，主要是汇兑收益减少1660万以及利息支出增加1028万所致；②管理费用同比增</p>

长 1782 万，主要是总部大厦、珠海二厂、珠海三厂转固，导致折旧费用同比增长，以及大厦投入使用、珠海新厂试机导致水电费同比增长；③销售费用同比增加 1321 万，主要是销售人员增加导致薪酬增加 938 万，另业务推广费增加 441 万。

(二) 2024 年第三季度，实现归母净利润 0.26 亿元，同比下降 71.72%，净利润下滑的主要原因：

(1) 销售毛利率同比有所下滑：2024 年第三季度，公司销售毛利率为 20.95%，同比减少 5.36 个百分点，主要是产品平均单价同比有所下降，及覆铜板、铜、金盐等主要原材料涨价较快。

(2) 期间费用率为 16.19%，同比增长 0.33 个百分点。其中：①财务费用增加 1602 万，主要是汇兑损失增加 1144 万以所致；②销售费用同比增加 1044 万，主要是业务推广费增加 552 万，销售人员增加导致薪酬增加 296 万。

(3) 税金及附加增加 420 万，主要是总部大厦和珠海二、三厂房增加房产税。

二、主要问答：

1、公司目前产能利用率如何？

公司目前整体产能利用率 87%左右，其中江门 HDI 工厂处于满产状态，由于手机订单需求较为旺盛，目前产能和产品交期紧张。公司将根据市场需求实时调整价格策略，以继续改善公司盈利能力。

2、公司崇达转 2 的转股价格是否会向下修正？

鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“崇达转 2”转股价格期限的议案》，同意调整不向下修正“崇达转 2”转股价格的期限，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，公司会审慎考虑是否下修转股价事宜，请关注公司后续公告。

3、珠海二期目前进展如何？

珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司 2022 年非公开发行股票的募投项目，两座新厂房已封顶，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应

用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。2024年6月，珠海崇达二厂试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，主要应用于服务器等领域，公司正在根据试产情况对生产线进行进一步优化和调整，以确保后续正式投产后能够高效、稳定地运行，加快产能爬坡进度。珠海三厂基建工程已完成，如有新进展公司将及时向投资者传达。

4、公司目前覆铜板等原材料价格情况怎样？

公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等，受铜、石油和黄金的价格影响较大，覆铜板、铜、金盐等主材和辅材价格在今年6月份以来增速较快，目前处于企稳阶段。

公司将继续通过对单位工段成本管控、加大拼板面积提升材料利用率、部分产品结构提价等系列措施来提升人均产值、人均效益，降低产品单位成本，以消化和转移上游原材料成本上涨带来的影响。

5、公司在手订单情况如何？

根据Prismark报告，随着去库存进展持续，2024年市场需求预计将得到一定程度的复苏，2024年全球PCB市场产值为730亿美元，同比增长5%。

受行业周期性波动影响，目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板，以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复，其中HDI板处于满产状态。公司具有较强的产品、成本和价格竞争力，2024年公司将继续推动国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的销售策略，加大海外高价值订单的导入，加强销售团队建设，为快速填满新开工厂产能做好准备。

6、子公司普诺威的经营情况如何？

2024年前三季度，公司IC载板同比实现较大幅增长，实现营业收入3.9亿元，同比增长76%。普诺威目前IC载板产品需求、价格恢复速度加快，盈利能力持续改善。

7、子公司三德冠的经营情况如何？

三德冠通过积极完善生产工艺和销售渠道，与国产品牌共同发展，目前根据客户需求持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。

公司会继续加大对三德冠在生产技术、管理经验、采购渠道、客户资源等方面支持，

	以加快三德冠经营效益的改善。
附件清单(如有)	